



Fuentes

Digitales y alta velocidad

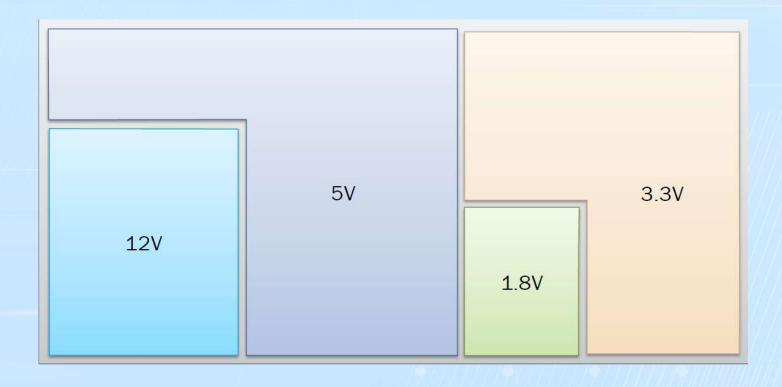
Analógicos







## **PLANOS COMPARTIDOS**







#### **CONDUCTORES**

#### **Material:**

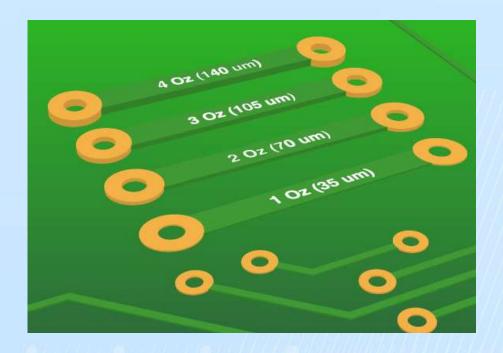
•Generalmente cobre

### Capas:

- •Desde 1 hasta 129 capas
- •A partir de dos capas generalmente se construyen en pares

#### **Dimensiones:**

- •Grosor en capas externas de 0.125 oz a más de 6 oz (1 onza = 1.38 milesimas de pulgada)
- •Grosor en capas internas de 0.25 oz a más de 4 oz (señales) ó 5 oz (planos)
- •Tecnología (ancho de trazos/separación): 1.25" / 1.25" milésimas de pulgada











## **DIELECTRICOS**

Material aislante que se coloca entre las capas de cobre. Puede ser de dos tipos:

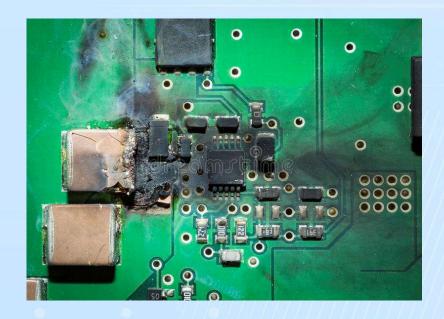
- •Core
- Prepreg

El dieléctrico más utilizado es el FR4, compuesto de:

- •Fibra de vidrio
- •Resina epóxica
- •Retardante de fuego

Otros dieléctricos comunes son:

- •FR-2 Papel + Resina fenol-formaldehído = Baquelita
- •FR-4 con alto Tg 140° C a 170° C
- •FR-4 ROSH Restriction of Hazardous Substances Directive







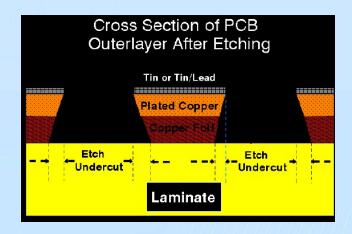




#### GROSOR DEL LAMINADO DE COBRE

El grosor del laminado de cobre depende de:

- •La cantidad de corriente que debe de llevar. Toda corriente en un conductor causa calentamiento, entre más delgado más se calentará.
- •Cantidad de calor que debe disipar. Entre mas grueso el cobre, más calor disipará.
- •Tamaño y espaciado de los trazos. Trazos delgados generalmente usan laminado delgado para evitar corrosión en la base del cobre.











## LIMITACIONES EN EL GROSOR DEL COBRE

Las limitaciones dependen de:

- •El fabricante
- •El precio que se está dispuesto a pagar

La siguiente tabla muestra un ejemplo de valores típicos de ancho de trazo para diferentes grosores de cobre.

	Standard	Premium	Advanced
Dieléctrico mínimo	.004	.003	.002
Tecnología (1/4 oz)	.004	.003	.002
Tecnología (1/2 oz)	.005	.004	.0025
Tecnología (1 oz)	.006	.005	.003
Tecnología (2 oz)	.008	.006	.005
Tolerancia del trazo	+/002	+/001	+/0005







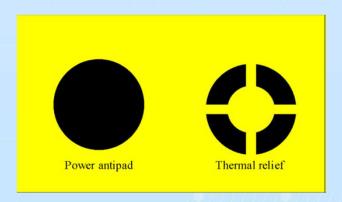


### **PLANO DE PODER**

Los planos de poder generalmente se construyen sobre un *core* delgado, con el fin de aumentar la capacitancia entre los planos

•Los planos generalmente usan capas gruesas de cobre para reducir la resistencia y la inductancia

•La conexión de pines o vías a los planos de poder, generalmente es a través de un thermal relief









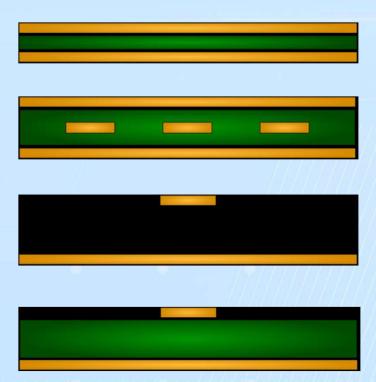




## **PLANO**

Facilita la conexión.

- •Se pude formar un capacitor entre los planos.
- •Baja la inductancia de las señales de tierra y alimentación.
- •Aíslan señales del ruido electromagnético.
- •Necesarios para el control de impedancias.









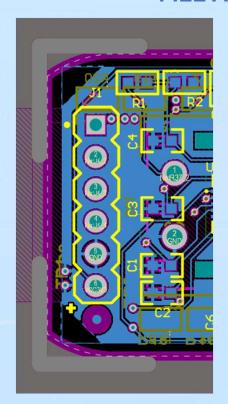


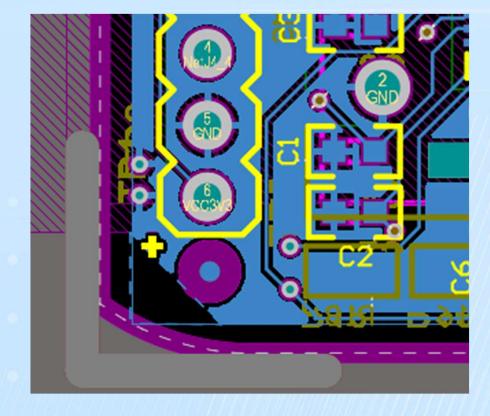
## **FILL AREA**

Son áreas de cobre unidas a alguna net.

Algunas de sus aplicaciones son:

- •Disipación de calor
- •Bajar inductancia en trazos.
- •Mejorar la distribución de cobre menos torcimiento de la tarjeta.
- •Disminuir la cantidad de cobre que tiene que ser retirada – menos desperdicio.





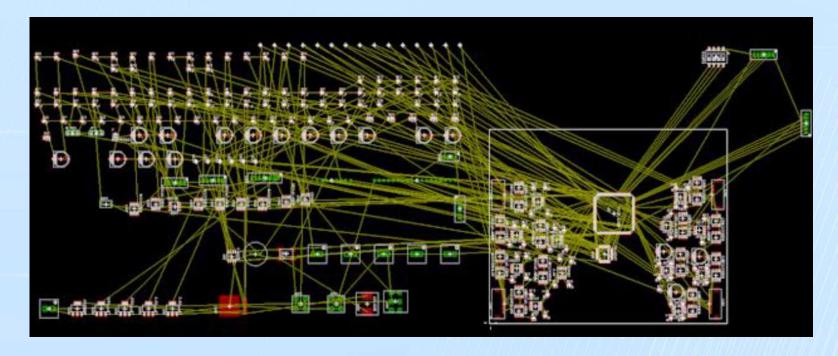






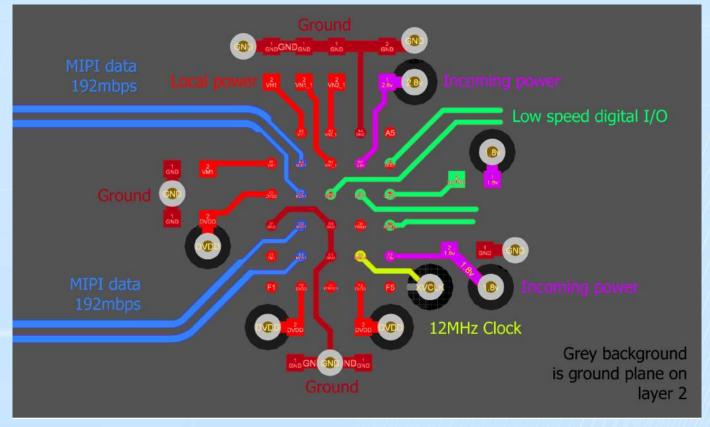


## **RATS NEST**













## **DEFINICIONES:**

Capa de señal	Capa, generalmente de cobre, encargada de conducir la electricidad en el PCB
Tecnología	Ancho de trazo/Separación entre trazos
Power plane	Capa de cobre dedicada para la conducción de alimentación y tierra
Thermal relief	Forma típica de conectar una señal a un plano o fill area
Stackup	Acomodo de capas en un PCB
Fill area	Área de cobre agregada a en una capa de señal
Dieléctrico	Aislante que separa las diferentes capas de cobre, generalmente FR4
Pad	Huella de cobre en donde se suelda un componente de SMT
Pin	Perforación y pad de cobre para soldar un componente de TH
Vía	Perforación usada para pasar una señal de una capa a otra





## **DEFINICIONES:**

Solder mask	Capa, generalmente verde, que recubre un PCB, que es repelente a la soldadura
<u>Silkscreen</u>	Capa de dibujo, generalmente blanca, que indica polaridad, identidad y forma de los componentes
Paste mask	Plantilla usada para la colocación de la pasta de soldadura
<u>Fiducial</u>	Círculo de cobre que se coloca para servir de guía a las máquinas de ensamble automático
Tooling hole	Perforación usada para la alineación de las capas del PCB
<u>Terminado</u>	Recubrimiento del cobre de las capas externas
Resistencias inmersas	Resistencias formadas dentro del PCB usando un material resistivo especial
<u>Capacitores inmersos</u>	Capacitores formados por dos capas conductoras separadas por un dieléctrico especial





## **DEFINICIONES:**

Panelizado	
Scoring	Muesca en el borde del PCB que sirve para separarla del panel
Beveling	Biselado que se aplica a los bordes del PCB para disminuir su grosor
Copper balance	Cobre que se agrega a las capas de señal para balancear la densidad de cobre en ella
Silkscreen target	Marca presente en las capas externas de cobre y en las del silkscreen para poder alinearlas
Moat	Corte en los planos de poder, usado para control de ruido eléctrico
Pitch	Medida de centro a centro de los pines de un componente





## **SOLDER MASK COLOR (PCB)**

El color mas popular es el verde seguido por colores que tengan algo de transparencia que permita al usuario ver a través de ella los trazos del circuito, a diferencia del color negro que oculta en gran parte los conductores de la tarjeta.

El color blanco es usado en tarjetas de iluminación que contienen *LEDS* para aumentar la reflexión de la Luz emitida, pero también oculta las características internas del *PCB*.









# DISEÑO BÁSICO DE CIRCUITO IMPRESO **ELECTRÓNICO**



ieca.guanajuato.gob.mx





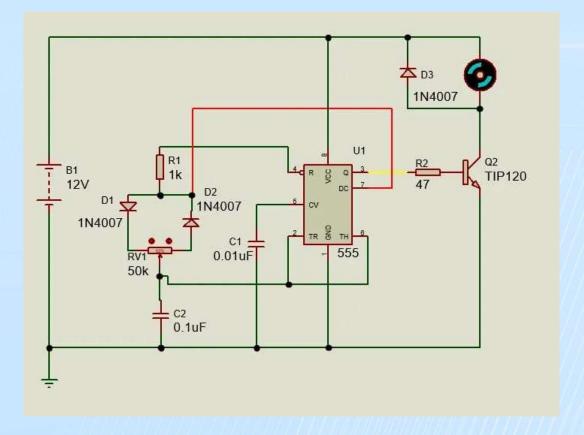






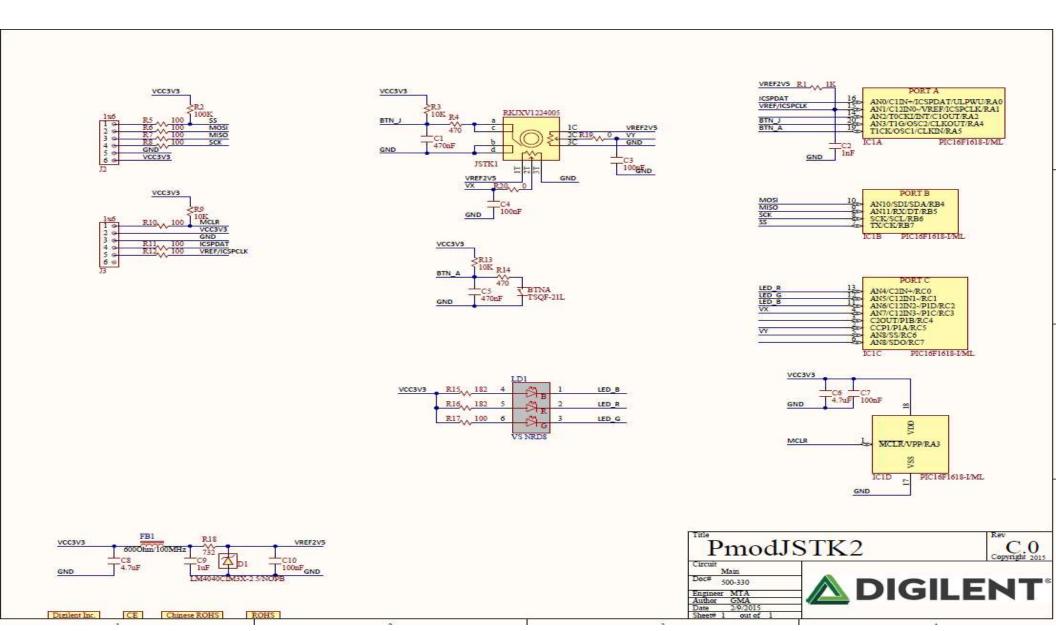
#### **ESQUEMATICO**

Un diagrama esquemático electrónico es fundamentalmente una lista de componentes y los enlaces entre las conexiones de esos componentes. Puede tratarse de componentes electrónicos, desde una simple resistencia hasta un complejo chip de circuito integrado o una FPGA, o de componentes mecánicos como conectores, diales o interruptores. El proceso de captura esquemática debe incluir todo lo que el diseño del circuito necesita para funcionar, incluidas las conexiones eléctricas con su entorno. Por lo tanto, la atención a los detalles es vital; cualquier omisión en el diseño del circuito capturado esquemáticamente puede causar dolores de cabeza más adelante, cuando las cosas no funcionen como se esperaba, y posiblemente sea necesario realizar diagnósticos y acciones correctivas costosas.

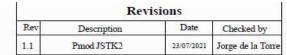


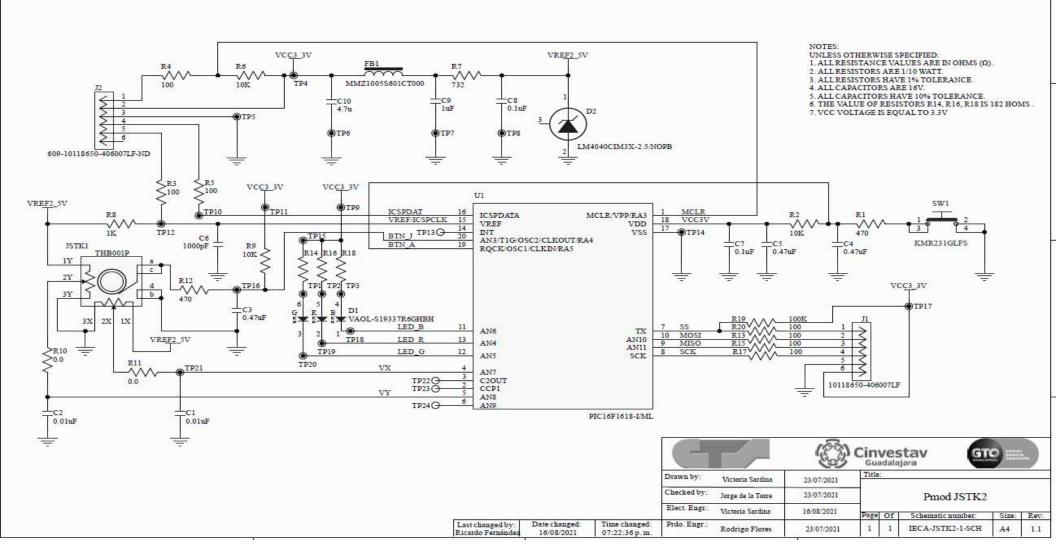






## Pmod JSTK2









#### **SIMBOLOS**

Actualmente las **Normas Eléctricas Mundiales** las dirige la **Comisión Electrotécnica Internacional – IEC**. En Europa, es el Comité Europeo para la Estandarización electrotécnica – CENELEC que apoya y colabora con la IEC. Más concretamente los gráficos de la Simbología Eléctrica y Electrónica se rigen en la norma europea EN 60617 aprobada por el CENELEC bajo la norma internacional IEC 61082.

#### Año 1947

Tras la Segunda Guerra Mundial la Organización de Naciones Unidas - ONU, coordinó las actividades de la normalización internacional. Este año se funda la Organización Internacional de Estándares - ISO para cubrir todos los campos que no hubiera cubierto el IEC. Estas dos organizaciones coordinan sus trabajos en Suiza. Aparte, Estados Unidos gestiona sus normas y organizaciones afines por medio del Instituto de Estandarización Nacional Americano - ANSI.

#### Año 1963

El Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos – AIEE se fusiona con el Instituto de Ingenieros de Radio – IRE, naciendo de esta unión el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos - IEEE.









A la hora de realizar un esquemático, es necesario tener en cuenta una serie de convenciones que facilitarán el entendimiento de nuestro esquema por parte de cualquier profesional electricista o electrónico. La necesidad de un sistema de símbolos normalizados en el campo de la electricidad y la electrónica llevó a la implementación de diversos sistemas. En la actualidad no existe un sistema único a nivel internacional. Los sistemas más utilizados son los establecidos por las siguientes organizaciones:

**DIN** – Deutsches Institut für Normung: Instituto alemán de normalización.

ANSI - American National Standards Institute: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares.

**IEC** – International Electrotechnical Commission

**CENELEC –** Comité europeo de normalización electrotécnica. Que rige la simbología eléctrica a nivel europeo a través de la norma europea **EN 60617** aprobada en concordancia con la Norma Internacional IEC **61082**.

Los gráficos que se mostraran a continuación provienen principalmente de la norma **IEC 61082**, aunque se muestran símbolos de otras normativas, que también son ámpliamente utilizados:

**BS** – British Standards , **IEEE** – Institute of Electrical and Electronics Engineers, internacional , **ASM** – American Standard Manual , **NEMA** – National Electrical Manufacturers Association, EEUU







## SIMBOLOS DE COMPONENTES PASIVOS

	Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC		Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA
	Bobina eléctrica / Inductor	+	Condensador eléctrico / Capacitor
<b>→</b> ~	Interruptor		Conmutador
_,	Pulsador		Conector macho Sistema IEC



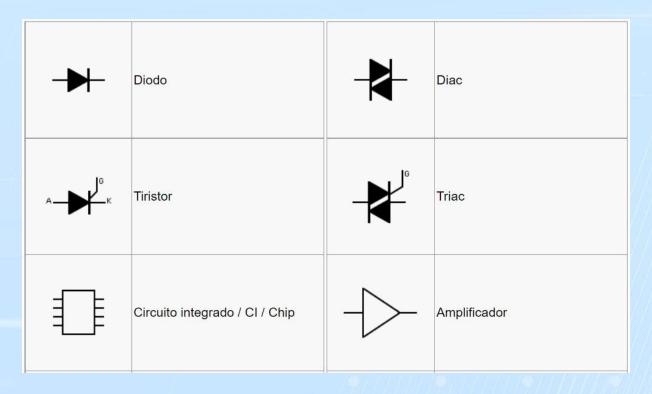


Fusible	Conector hembra Sistema IEC
Línea eléctrica	Conector macho Sistema NEMA
<u>↓</u> Tierra	Conector hembra Sistema NEMA





## SIMBOLOS DE COMPONENTES ACTIVOS







## SIMBOLOS DE COMPONENTES ACTIVOS

-(G)-	Generador eléctrico		Pila eléctrica
B C	Transistor	4	Válvula electrónica Ejemplo: Diodo





## SIMBOLOS DE COMPONENTES ACTIVOS DIGITALES

<del></del>	Puerta lógica AND Sistema ANSI	<b>⊅</b> −	Puerta lógica OR Sistema ANSI
	Puerta NAND Sistema ANSI	⇒>-	Puerta NOR Sistema ANSI
—>⊶	Inversor lógico	8	Display de LED de 7 segmentos







## SIMBOLOS DE COMPONENTES ACTIVOS DIGITALES

&_	Puerta AND Sistema británico	OR_	Puerta OR Sistema británico
<b>—</b>	Puerta AND Sistema NEMA	<del></del>	Puerta OR Sistema <mark>N</mark> EMA





## **OTROS COMPONENTES**

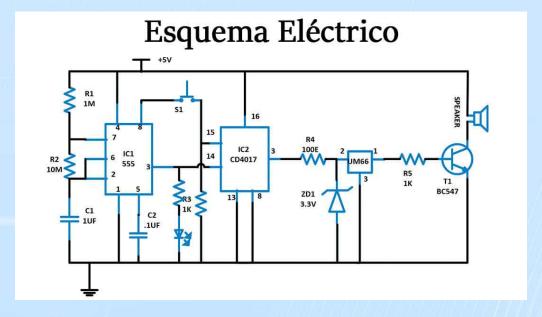
<u>+</u>	Cristal piezoeléctrico	<b>☆</b>	Relé (Bobina e interruptor)
3{	Transformador eléctrico	M	Motor eléctrico





A la representación de los <u>diferentes circuitos</u> o instalaciones eléctricas se le llama *Esquematico Eléctrico* o *Diagrama Eléctrico*. Estos esquemas pueden ser de varios tipos dependiendo de la simbología utilizada y el esquema que queremos

representar.



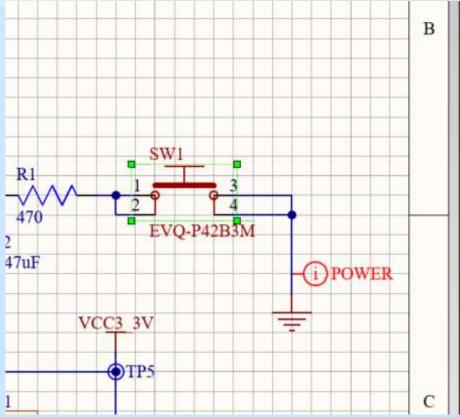












	Name	Value	
	No Model	İs	
ø	Circuito	SPST-NO (Normalmente abierto)	
15	Función del interruptor	Apagado-Mom	
15	Capacidad de contactos según voltaje	0.02A a 15 VCC	
15	Recorrido de interruptor	0.25mm	
15	Tipo de montaje	Montaje enborde, angulo derecho	
15	Suppler 1		
15	Supplier Part Number 1	P15502CT-ND	
15	Туре	Interruptores	
15	Serie	EVQP4	
15	Embalaje	Cinta cortada (CT)	
B	Tipo de actuador	Botón Rectangular	
15	Operating temperature	-40°C ~ 85°C	
15	Altura del actuador de la placa CI, vertical		
B	Orientación del actuador	Activación lateral	
15	Tipo de terminación	Activación lateral	
15	Bosquejo	6.20mm x 2.55mm	



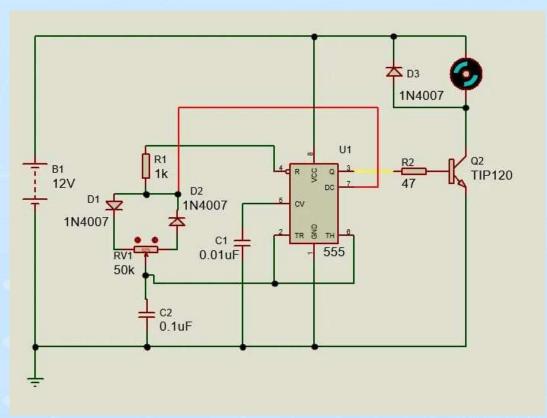


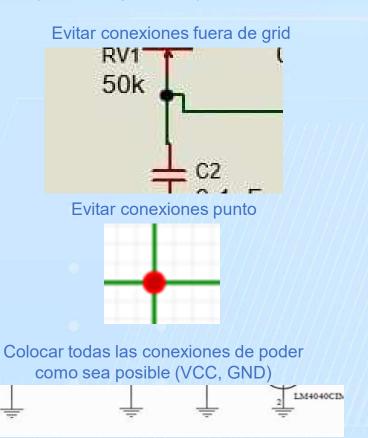




#### **PRACTICA**

Dibujar esquemático del siguiente circuito, utilizando la herramienta EasyEDA (https://easyeda.com)



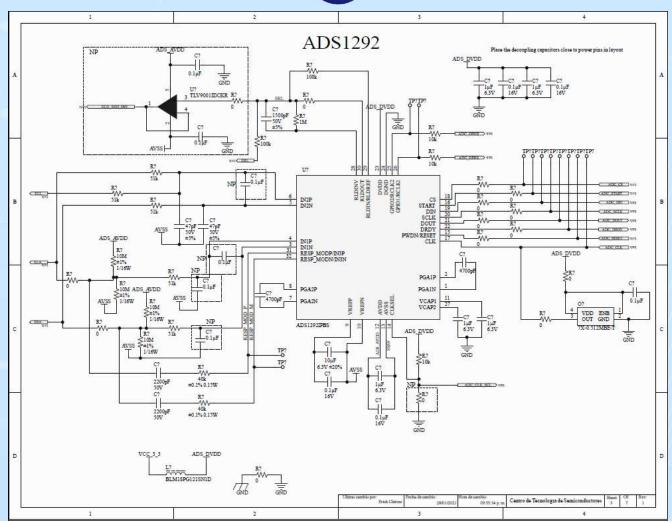




# Captura Esquemática













## Creación de esquemático

- ✓ Agregar componentes desde las librerías disponibles
- ✓ Conectan componentes de acuerdo a nuestro diseño
- ✓ Automáticamente los componentes poseen la referencia de cada componente sin asignar un número el cual se agregará automáticamente cuando se compile, sin embargo es posible que nosotros lo definamos en este momento.
- ✓ Existen tres tipos de conexiones:
  - -Cableado (wire)
  - -Por referencia solo dentro de la misma hoja (Net Label)
  - -Entre distintas hojas solo con off-pages(Port o Off page connectors)
- ✓ Refrescar referencias cruzadas



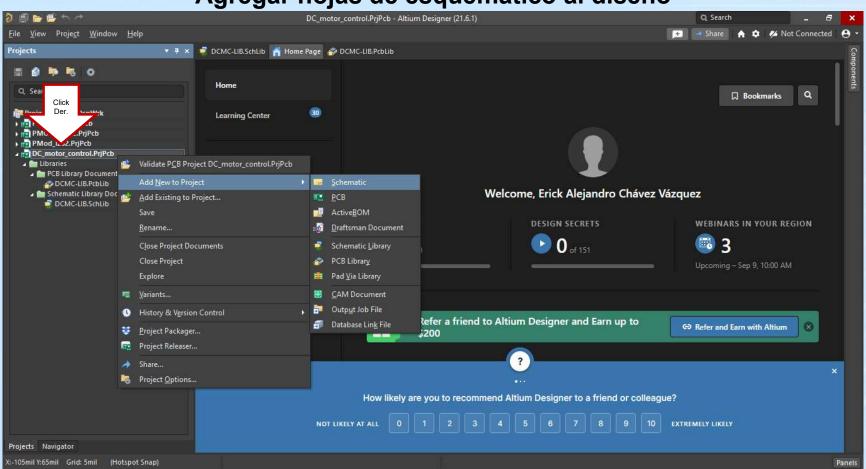








Agregar hojas de esquemático al diseño

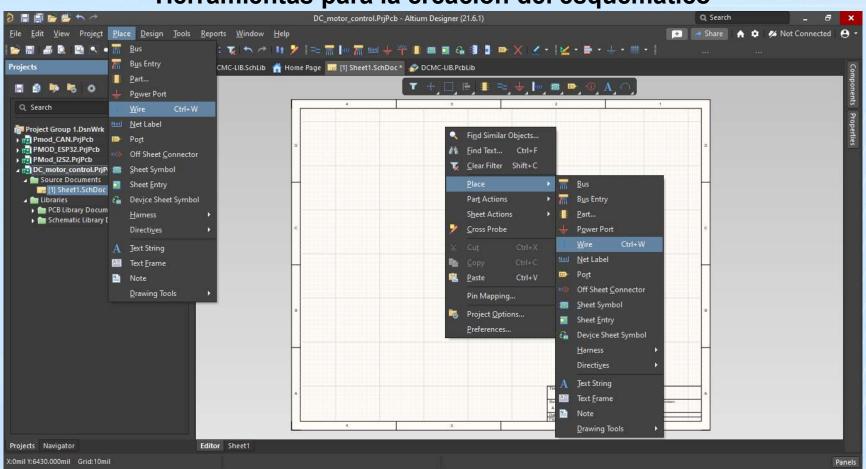








## Herramientas para la creación del esquemático







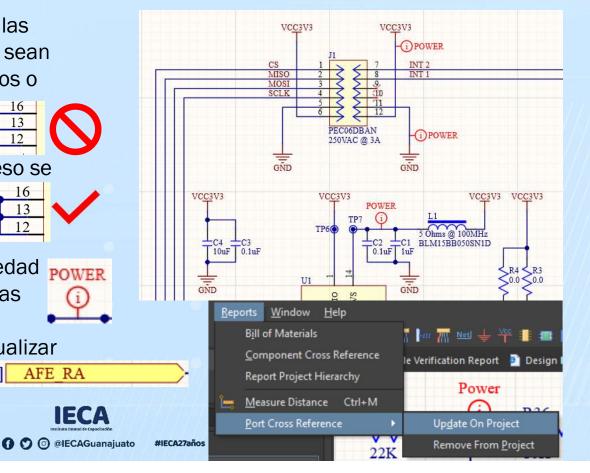


## Características importantes del esquemático

**IECA** 

- → Automáticamente la herramienta marca las conexiones y debemos asegurarnos que sean lo que realmente deseamos y evitar cortos o abiertos
- → Es recomendable no usar cruces ਤੋਂ
- → Por experiencia se presta a errores por eso se recomienda mejor
- → La opción de ParameterSet con la propiedad POWER de "Power" sirve para darle características especiales a esos alambres
- → Reports> Port Cross Reference para actualizar o remover las referencias cruzadas 2[2C] AFE RA

ieca.guanajuato.gob.mx









## Características importantes del esquemático

→ Notas del esquemático, tienen como función describir las propiedades principales de los componentes pasivos como es el valor de estos, su potencia y tolerancia que poseen

#### NOTES:

ALL COMPONENTS MUST COMPLY WITH THE NOTES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

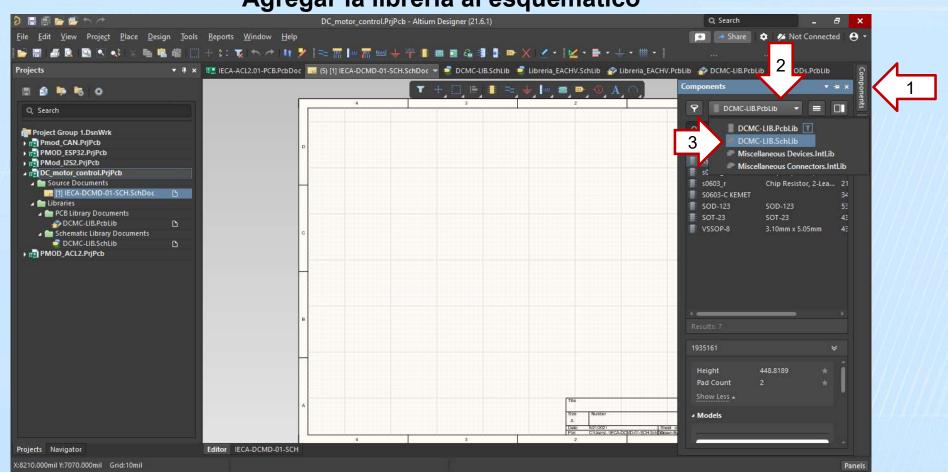
- 1. ALL RESISTORS THEIR VALUE IS IN OHMS.
- 2. THE TOLERANCE OF ALL RESISTORS IS  $\pm$  1%.
- 3. THE POWER OF ALL THE RESISTORS IS 1/10W.
- 4. TOLERANCE OF ALL CAPACITORS IS  $\pm$  10%.
- 5. THE POWER OF ALL CAPACITORS IS 16V.







Agregar la librería al esquemático

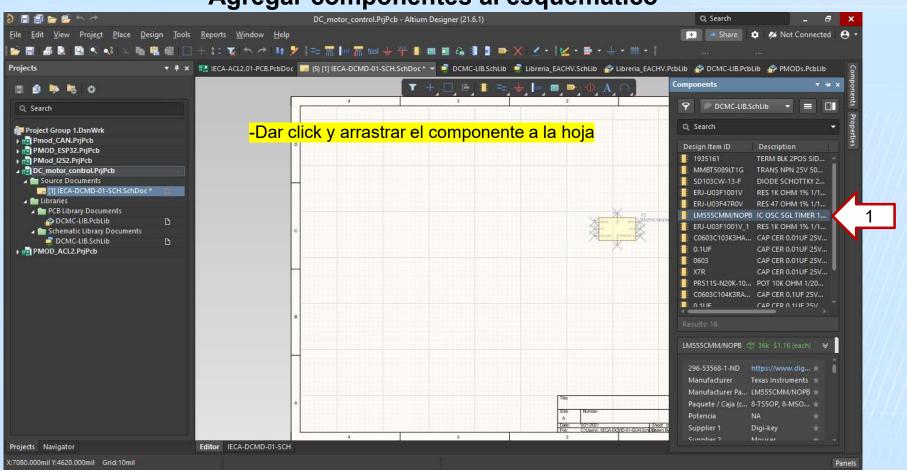








Agregar componentes al esquemático









## Numeración automática de referencias

